

武汉华中数控股份有限公司

2018年半年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、预计的本期业绩情况

1. 业绩预告期间：2018年1月1日至2018年6月30日

2. 业绩预告情况：亏损

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损：4,469万元 - 4,969万元	盈利：307.97万元

二、业绩预告审计情况

2018年半年度业绩预告未经注册会计师审计。

三、业绩亏损原因说明

1、公司于近日关注到公司债务人进入重整阶段，相关情况请查看公司于同日披露的公告（《关于债务人进入重整程序的提示性公告》公告编号：2018-058号），本次债务人重整事项将使公司面临应收款项无法收回、可供出售金融资产出现减值的风险，基于谨慎性原则，公司将对上述应收款项补充计提应收款项坏账准备2,239.96万元，对可供出售金融资产计提减值准备897.68万元，以上计提合计将影响公司2018年上半年利润3,137.64万元。

2、本报告期受市场环境特别是3C市场需求变化的影响，公司3C领域高速钻攻中心数控系统销量下滑，以致报告期主营业务收入与主营业务利润出现下降。

四、其他相关说明

1. 本次业绩预告数据是公司初步测算的结果，未经审计机构审计。

2. 2018年半年度具体数据将在本公司2018年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

武汉华中数控股份有限公司董事会

二〇一八年七月十三日